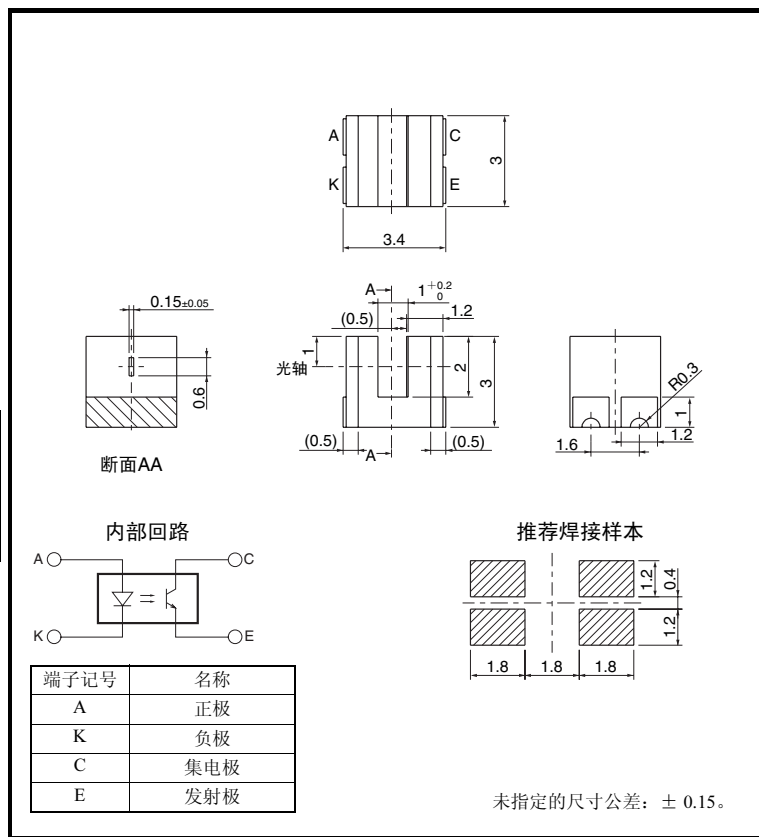


外形尺寸

(单位: mm)



特征

- 实现传感器宽度 3.4mm, 凹槽宽度 1mm 的超小型传感器
- 印刷电路板表面实装型
- 高分辨率 (狭片宽度 0.15mm)

绝对最大额定值 (Ta = 25°C)

项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	IF	25 *1 mA
	正向脉冲电流	IFP	100 *2 mA
	反向电压	VR	5 V
受光侧	集电极发射极之间的电压	VCEO	20 V
	发射极集电极之间的电压	VECO	5 V
	集电极电流	IC	20 mA
	集电极损耗	PC	75 *1 mW
动作温度	Topr	-30 ~ +85	°C
保存温度	Tstg	-40 ~ +90	°C
焊接温度	Tsol	350 (手工焊接) 255 (回流焊接) *3	°C

*1 环境温度超过 25 °C 时, 请参阅温度额定值图。

*2 占空比 1%, 脉冲宽度 0.1ms

*3 焊接时间为手工焊接 3 秒以内, 回流焊接 10 秒以内

电气及光学特性 (Ta = 25°C)

项目	记号	特性值			单位	条件	
		MIN.	TYP.	MAX.			
发光侧	正向电压	VF	—	1.1	1.3	V	IF = 5mA
	反向电流	IR	—	—	10	μA	VR = 5V
	最大发光波长	λP	—	940	—	nm	IF = 20mA
受光侧	光电流	IL	50	150	500	μA	IF = 5mA, VCE = 5V
	暗电流	ID	—	—	100	nA	VCE = 10V, 0 lx
	泄漏电流	ILEAK	—	—	—	μA	—
	集电极发射极之间的饱和电压	VCE(sat)	—	0.1	0.4	V	IF = 20mA, IL = 50μA
	最大光谱灵敏度波长	λP	—	900	—	nm	—
上升时间	tr	—	10	—	μs	VCC = 5V, RL = 1kΩ IL = 100μA	
下降时间	tf	—	10	—	μs	VCC = 5V, RL = 1kΩ IL = 100μA	

■ 额定值・特性曲线

图 1. 正向电流・集电极损耗的温度额定值图

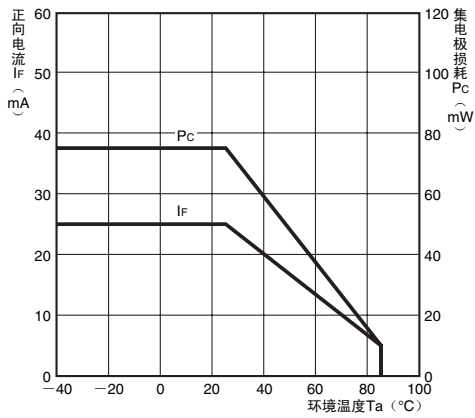


图 4. 光电流—集电极发射极之间的电压特性 (TYP.)

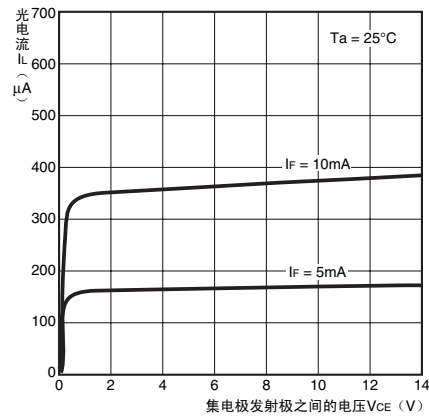


图 7. 应答时间—负载电阻特性 (TYP.)

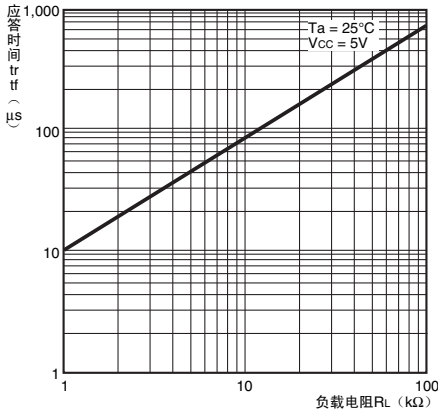


图 10. 应答时间测定回路

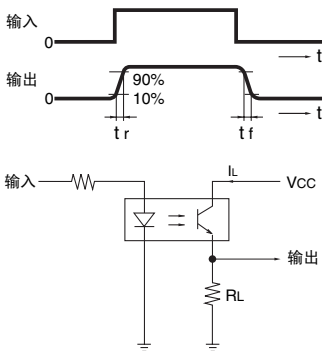


图 2. 正向电流—正向电压特性 (TYP.)

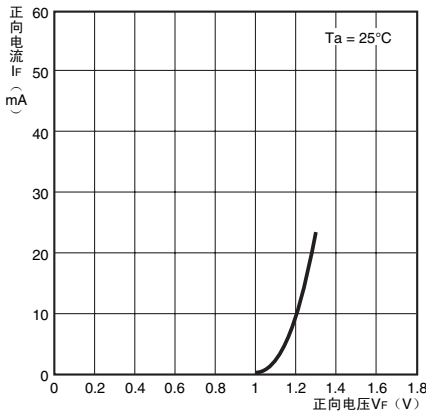


图 5. 相对光电流—环境温度特性 (TYP.)

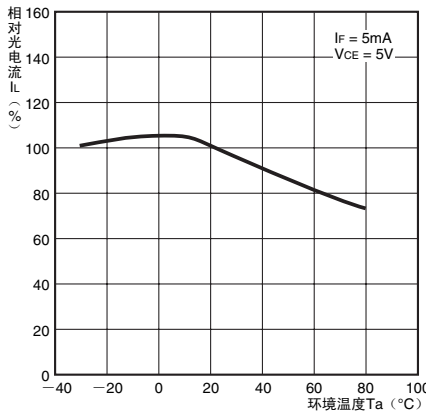


图 8. 检测位置特性 (TYP.)

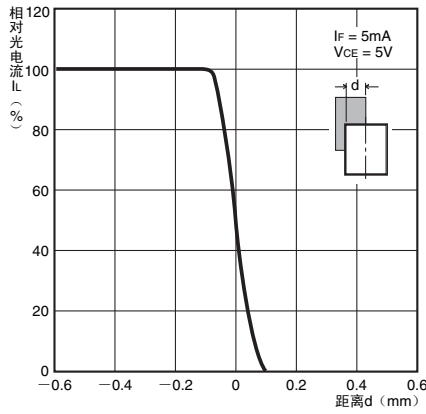


图 3. 光电流—正向电流特性 (TYP.)

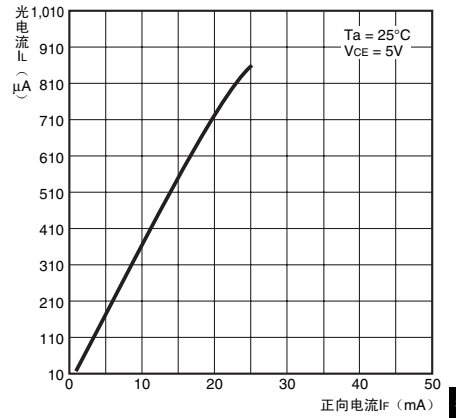


图 6. 暗电流—环境温度特性 (TYP.)

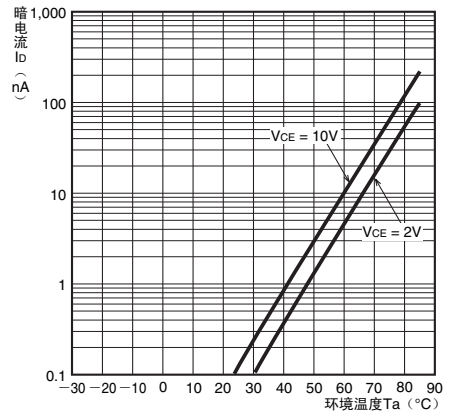
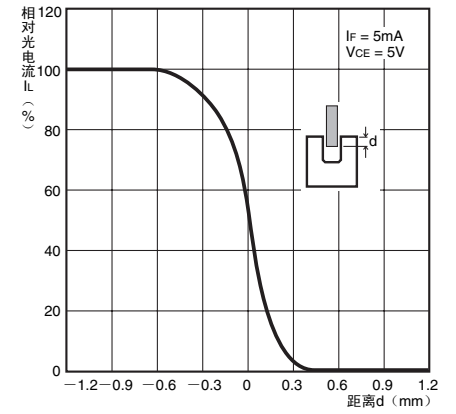


图 9. 检测位置特性 (TYP.)



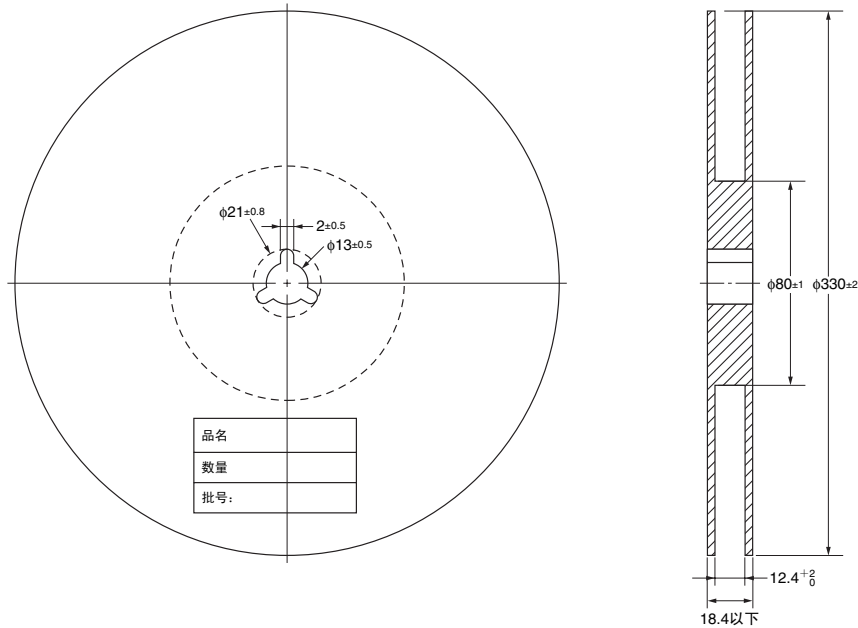
微型光电传感器

EE-SX1107

EE-SX1107

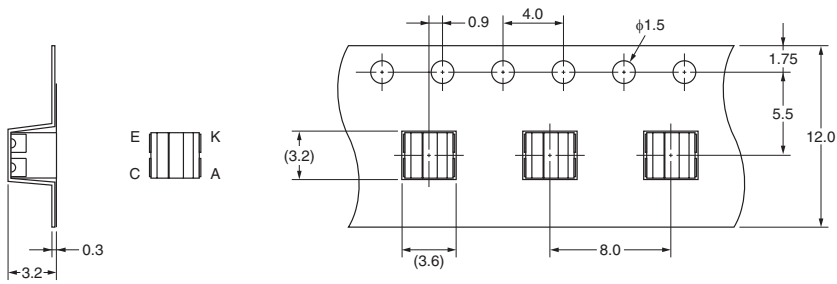
■ 编带规格

● 卷轴形状尺寸 (单位: mm)

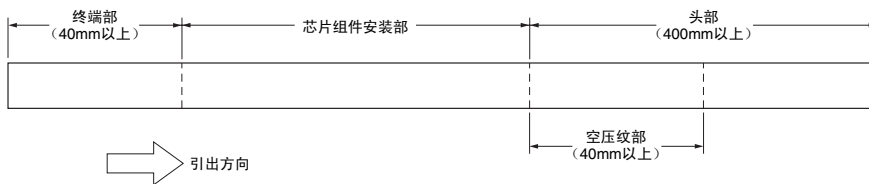


微型光电传感器
EE-SX1107

● 编带尺寸 (单位: mm)



● 编带形式



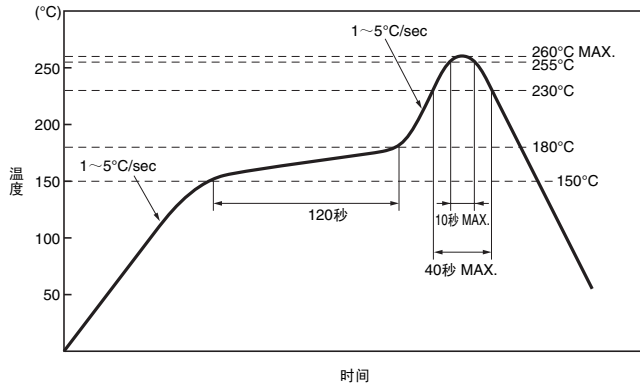
● 数量

2,500 个 / 卷

■ 实际安装时须注意

● 回流焊接

- 建议使用以下规格的锡膏。
溶化温度：216 ~ 220 °C
成分：Sn-3.5Ag-0.75Cu
- 建议金属面罩厚度 $t = 0.2 \sim 0.25\text{mm}$ 。
- 请设定回流炉的相关条件，使产品表面温度符合下图温度曲线。



● 手工焊接

- 请使用共晶焊或银焊。
- 请使用 25W 以下的烙铁，并将烙铁温度控制在 350 °C 以下。
- 焊接时，每个端子的时间不可超过 3 秒。
- 焊接产品需等其恢复常温后，才能进行其他处理。

■ 保存方法

为避免产品吸收湿气，开封前最好将产品保存于干燥箱内。若没有干燥箱，建议保存条件如下。

温度：10 ~ 30 °C

湿度：60%RH 以下

产品外包装具防潮功能，请在开封后 48 小时内进行回流焊接，且环境温度低于 30 °C，湿度低于 80%RH。

若开封后不得不再保存，请保存于干燥箱或再进行密封。

■ 烘烤

若防潮包装超过 6 个月，或开封超过 48 小时，请在使用前按照下述条件进行烘烤。

烘烤条件：60 °C × 24 小时以上（卷起状态）

80 °C × 4 小时以上（散开状态）